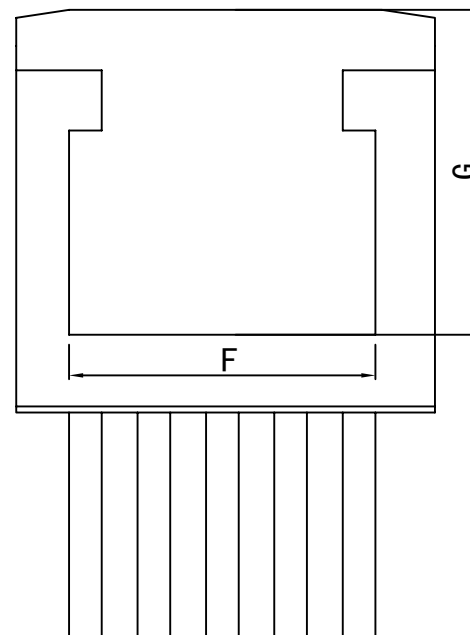
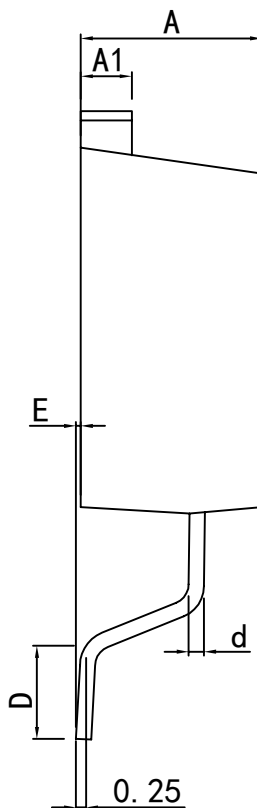
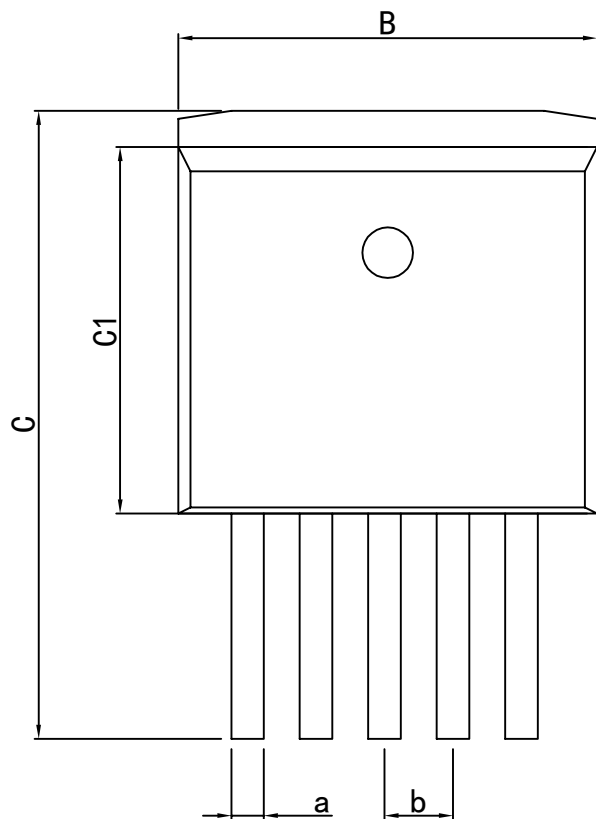




华冠半导体

广东华冠半导体有限公司

Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.



制图 赖谊成

审阅 罗云龙

核准 林钟涛

T0263-5 (A2)

文件名称:
HG-T0263-5 (A2)

文件编号:
HGWXT-230037-002

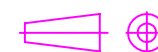
版本 V1.0

比例 1:1

单位 mm

日期 2023-6-30

图纸幅面 A4



第一角法

UNITT: mm

DIM.	A	A1	B	C	C1	D	E	F	G	a	b	
MIN	4.40	1.22	9.80	14.7	8.50	2.10	0.00	7.70	7.87	0.71	1.70	
MAX	4.60	1.32	10.4	15.6	9.10	2.60	0.305	7.90	8.07	0.97	BSC	